



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

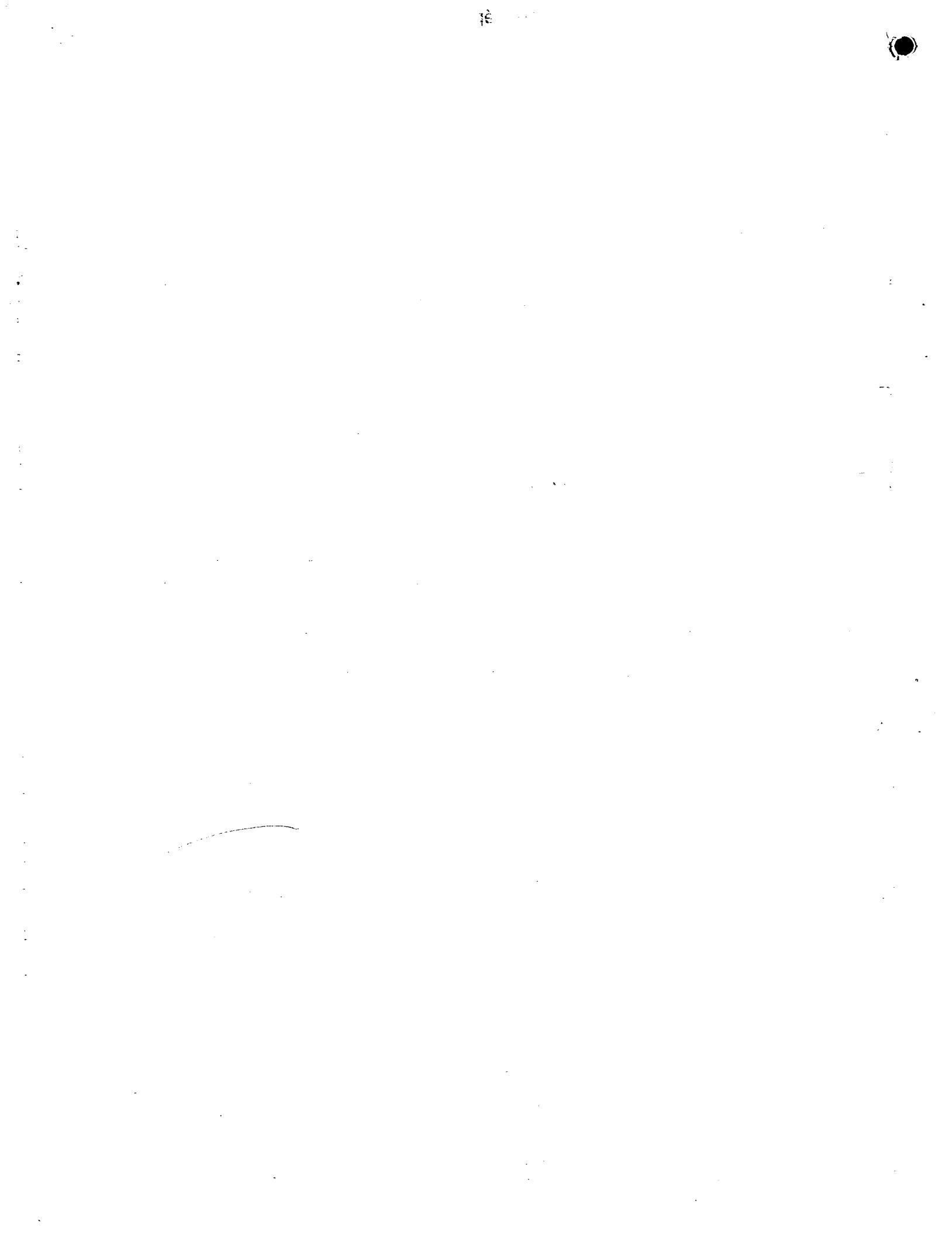
Fait à Paris, le 12 JAN. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Réserve à
L'INPI

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

REMISE DES PIÈCES
DATE **11 FEV 2003**
LIEU **38 INPI GRENOBLE**
N° D'ENREGISTREMENT **0301624**
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE
PAR L'INPI **11 FEV. 2003**

Vos références pour ce dossier
(facultatif) **B5797**

Confirmation d'un dépôt par télécopie N° attribué par l'INPI à la télécopie

2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes		
Demande de Brevet		<input checked="" type="checkbox"/>		
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>		
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>		
Demande de brevet initiale ou demande de certificat d'utilité initiale		N° N°	Date / /	Date / /
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/> N°	Date / /	

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

CIRCUIT À RÉGULATEUR DE TENSION INTÉGRÉ ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION

4 DECLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date _____ N° Pays ou organisation Date / / N° Pays ou organisation Date / / N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"	
Nom ou dénomination sociale		STMicroelectronics SA	
Prénoms			
Forme juridique		Société anonyme	
N° SIREN			
Code APE-NAF			
ADRESSE	Rue	29, Boulevard Romain Rolland	
	Code postal et ville	92120	MONTROUGE
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

Réserve à
L'INPI

REMISE DES PIÈCES
11 FEV 2003
DATE 38 INPI GRENOBLE
LIEU 0301624
N° D'ENREGISTREMENT
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

Vos références pour ce dossier : (facultatif) B5797			
⑥ MANDATAIRE			
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société		Cabinet Michel de Beaumont	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
ADRESSE	Rue	1 Rue Champollion	
	Code postal et ville	38000	GRENOBLE
N° de téléphone (facultatif)		04.76.51.84.51	
N° de télécopie (facultatif)		04.76.44.62.54	
Adresse électronique (facultatif)		cab.beaumont@wanadoo.fr	
⑦ INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur (s) séparée
⑧ RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Etablissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
⑨ RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :	
Si vous avez utilisé l'imprimé " Suite ", indiquez le nombre de pages jointes			
⑩ SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Michel de Beaumont Mandataire n° 92-1016		VISA DE LA PREFECTURE OU DE L'INPI 	

**CIRCUIT À RÉGULATEUR DE TENSION INTÉGRÉ ET SON PROCÉDÉ DE
FABRICATION**

La présente invention concerne l'alimentation de circuits intégrés et, plus particulièrement, l'intégration d'un ou plusieurs régulateurs de tension avec le circuit auquel ils sont chargés de fournir une tension d'alimentation. La présente invention concerne plus précisément les régulateurs continu-continu linéaires. De tels régulateurs comportent essentiellement un étage de commande et un ou plusieurs étages de puissance.

La figure 1 représente, de façon partielle et schématique, un régulateur linéaire du type auquel s'applique la présente invention.

Un étage de puissance 1 est constitué d'un ou plusieurs transistor MOS 2 dont une des bornes de puissance 3 (drain ou source) est connectée à une tension continue d'alimentation V_{ps} et dont l'autre borne de puissance 4 (source ou drain) fournit la tension régulée V_{dd} . La grille 5 ou borne de commande du transistor de puissance 2 est reliée à la sortie d'un étage de commande 10 du régulateur. Cet étage de commande comprend essentiellement un comparateur 11 (COMP) d'une tension représentative de la tension de sortie régulée V_{dd} par rapport à une tension de référence V_{ref} . Cette tension de référence est le

plus souvent fournie par un circuit 12 communément appelé "bandgap". Dans l'exemple représenté, la tension représentative de la tension de sortie régulée est obtenue au moyen d'un pont diviseur résistif constitué de deux résistances R1 et R2 en série entre la borne 4 et la masse GND. Enfin, un condensateur 6 amortit les variations de la consigne fournie par le comparateur 11 en reliant la grille 5 du transistor 2 à la masse GND. Le circuit 12 et le comparateur 11 sont généralement alimentés par la tension Vdd. Un même étage de commande 10 peut commander plusieurs étages de puissance 1 participant tous à la fourniture de la tension Vdd (bloc 1 représenté en pointillés à la figure 1). Tous ces étages reçoivent alors le même signal de commande CTRL de l'étage 10. De même, au sein d'un même étage de puissance, tous les transistors reçoivent le même signal de commande.

Le principe de fonctionnement d'un régulateur série continu-continu est parfaitement connu de la technique. La notion de transistor de puissance utilisée dans la présente description ne se réfère pas à une haute tension, mais au fait que l'étage de puissance doit véhiculer un courant d'alimentation relativement important (généralement compris entre quelques centaines de microampères et environ 1 ampère).

Le recours à un régulateur continu-continu dans un circuit intégré est lié à la présence d'une tension d'alimentation Vps, fournie au circuit, qui est supérieure à la tension d'alimentation Vdd des composants internes au circuit.

La tension régulée Vdd est destinée à alimenter différentes fonctions liées à l'application propre au circuit intégré. Les circuits exécutant ces fonctions sont généralement intégrés dans ce que l'on appelle le cœur du circuit alors que le régulateur, et plus précisément ses étages de puissance, peuvent être intégrés dans ce que l'on appelle la couronne du circuit intégré.

La figure 2 représente, par une vue de dessus partielle et schématique, un exemple classique de réalisation d'un

circuit intégré 20. Dans l'exemple de la figure 2, le cœur 21 (CORE) du circuit intègre les fonctions liées à l'application ainsi que l'étage ou les étages de commande (non détaillés) des régulateurs de tension. Les étages de puissance du ou des régulateurs de tension sont quant à eux intégrés dans la couronne 22 du circuit intégré. Cette couronne entoure le cœur 21.

La couronne 22 comporte généralement ce que l'on appelle un rail 23 (RING) d'alimentation qui comprend deux conducteurs 24 et 25 véhiculant les potentiels Vps et GND respectivement plus positif et plus négatif d'alimentation du circuit intégré. Le rail d'alimentation peut n'être que partiel en périphérie ou être disposé différemment dans le circuit intégré (par exemple au centre). La notion de cœur englobe, quelle qu'en soit la position, les éléments intégrés remplissant les différentes fonctions liées à l'application propre au circuit intégré et alimentés par un rail de forme quelconque.

Un exemple de circuit intégré dans lequel des étages de puissance de régulation de tension sont disposés dans une couronne d'entrées-sorties d'une puce de circuit intégré est décrit dans la demande de brevet américain n° 2002-0014914. La solution décrite dans ce document consiste à intégrer, dans les emplacements de la couronne destinés aux plots d'entrées-sorties du circuit, les étages de puissance et plus précisément les transistors de puissance des régulateurs. Le rail d'alimentation n'est quant à lui pas touché.

Selon le type de circuit intégré, l'encombrement global de celui-ci peut être lié soit au nombre de circuits du cœur, soit au nombre de plots d'entrées-sorties nécessaires pour ses connexions externes.

Dans le premier cas, on dit que le circuit est de type "Core Limited", ce qui signifie que sa taille est limitée par la surface du cœur du circuit et non par le périmètre nécessaire pour aligner sur ses bords tous les plots d'entrées-sorties. Par conséquent, la surface non utilisée par des plots d'entrées-



sorties dans la couronne est récupérée pour le coeur. La réalisation des blocs de puissance dans la couronne réduit d'autant les zones récupérées par le coeur, ce qui a pour conséquence l'augmentation de la taille du circuit.

5 Dans le cas contraire, lorsque la taille du produit est limitée par l'alignement des plots entrées-sorties et non par la surface du coeur, on dit qu'il est de type "Pad Limited". Pour un nombre de plots d'entrées-sorties constant, la réalisation des blocs de puissance dans la couronne augmente d'autant 10 son périmètre, donc la surface du circuit.

De plus, la surface requise par l'intégration des étages de puissance nécessite, comme cela est décrit dans le document américain cité ci-dessus, la circulation de signaux supplémentaires qui transitent chaque fois du coeur vers la 15 couronne.

La présente invention vise à améliorer les solutions connues en réduisant encore l'encombrement des régulateurs de tension dans des circuits dont le coeur intègre des fonctions applicatives.

20 L'invention vise notamment à minimiser l'encombrement des étages de puissance de régulation de tension dans des circuits intégrés.

25 L'invention vise également à minimiser la surface occupée dans la couronne du circuit intégré par l'intégration des étages de puissance des régulateurs de tension.

L'invention vise également à rendre la surface du circuit intégré la plus indépendante possible de la surface des blocs de puissance.

30 Pour atteindre ces objets et d'autres, la présente invention prévoit un circuit intégré à régulateur continu-continu de tension comprenant au moins un étage de puissance pourvu d'au moins deux transistors et d'au moins un condensateur reliant une électrode de commande du transistor à un potentiel de référence, un même étage de commande du régulateur fournissant un signal de commande desdits transistors, l'étage de puis- 35

sance étant réalisé sous un rail de distribution de signaux d'alimentation du circuit intégré, ledit rail distribuant au moins deux potentiels extrêmes d'alimentation provenant de l'extérieur du circuit intégré et au moins un potentiel régulé 5 par ledit régulateur de tension.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, ledit rail distribue en outre ledit signal de commande.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, lesdits transistors sont formés dans une zone active sous- 10 jacente à deux conducteurs voisins de distribution d'un desdits potentiels extrêmes et dudit potentiel régulé.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, ledit condensateur est réalisé à l'aplomb d'un conducteur distribuant un potentiel de référence correspondant à l'un 15 desdits potentiels extrêmes.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, les électrodes de commande des transistors sont constituées de bandes parallèles conductrices disposées perpendiculairement aux conducteurs dudit rail.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, 20 lesdits potentiels sont distribués dans un premier niveau de métallisation du circuit intégré.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, ledit étage de commande est réalisé dans un cœur du circuit 25 intégré, autour duquel est disposé ledit rail dans une couronne d'entrées-sorties du circuit.

L'invention prévoit également un procédé de réalisation d'au moins un étage de puissance d'un régulateur de tension constitué d'au moins deux transistors MOS et d'au moins un 30 condensateur reliant une électrode de commande desdits transistors à un potentiel de référence, caractérisé en ce qu'il consiste à former lesdits transistors sous un rail de distribution de signaux d'alimentation du circuit intégré, dans une couronne d'entrées-sorties de celui-ci, ledit rail distribuant au moins ledit potentiel de référence, un potentiel régulé 35

fourni par lesdits étages de puissance et un potentiel d'alimentation de ce dernier.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, ledit condensateur est formé sous ledit rail.

5 Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

10 les figures 1 et 2 décrites précédemment sont destinées à exposer l'état de la technique et le problème posé ;

la figure 3 représente le schéma électrique équivalent d'un rail d'alimentation d'un circuit intégré selon la présente invention ;

15 la figure 4 est une vue en perspective des niveaux conducteurs utilisés dans un rail d'alimentation selon la présente invention ;

la figure 5 est une vue de dessus de la représentation de la figure 4 ; et

20 la figure 6 est une vue en coupe du rail d'alimentation selon la ligne VI-VI de la figure 5.

Les mêmes éléments ont été désignés par les mêmes références aux différentes figures. Pour des raisons de clarté, seuls les éléments qui sont nécessaires à la compréhension de 25 l'invention ont été représentés aux figures et seront décrits par la suite. En particulier, les fonctions mises en oeuvre par les circuits intégrés de l'invention n'ont pas été détaillées, celle-ci s'appliquant quelles que soient les fonctions intégrées dans le cœur du circuit. De plus, la réalisation d'un ou 30 plusieurs étages de commande des régulateurs de tension n'a pas été détaillée. Cette réalisation est généralement effectuée dans le cœur du circuit et respecte les réalisations classiques.

Une caractéristique de la présente invention est d'intégrer, sous le rail d'alimentation d'une couronne de 35 circuit intégré, le ou les étages de puissance de régulateur de

tension servant à l'alimentation du circuit intégré. Une autre caractéristique de la présente invention est de prévoir, dans le rail d'alimentation périphérique du circuit, au moins trois conducteurs distribuant respectivement les potentiels extrêmes 5 d'alimentation des régulateurs de tension (généralement, la masse et la tension relativement haute d'alimentation) et la tension régulée. De préférence, un quatrième conducteur dans lequel circule un signal de commande commun aux étages de puissance du régulateur ou au moins aux transistors d'un même étage 10 est également présent dans le rail périphérique d'alimentation.

La figure 3 représente, de façon schématique, un rail d'alimentation 33 selon un mode de réalisation préféré d'un circuit intégré selon l'invention. En figure 3, le rail d'alimentation n'a été représenté que par ses conducteurs, et on 15 a fait figurer le schéma électrique des composants des étages de puissance intégrés, selon l'invention, sous ce rail.

Le rail 33 distribue, comme précédemment, deux potentiels extrêmes (Vps et GND) d'alimentation du circuit intégré par deux conducteurs 34 et 35. Le potentiel Vps provient de 20 l'extérieur du circuit et correspond, par exemple, à la tension d'alimentation prélevée sur une carte de circuit imprimé sur laquelle est monté le circuit intégré. Le potentiel GND correspond généralement à la masse du circuit. Bien entendu, il s'agit de potentiels relatifs en ce sens que le circuit pourrait être 25 alimenté par une tension négative par rapport à une masse externe.

Selon la présente invention, le rail 33 d'alimentation distribue également au moins la tension Vdd régulée par un conducteur 36 et, de préférence, un signal CTRL de commande 30 commun aux étages de puissance 1 du régulateur. Ce signal CTRL est véhiculé par un quatrième conducteur 37.

En figure 3, deux étages de puissance 1 d'un transistor chacun ont été représentés. On notera toutefois que, en pratique, un étage de puissance comporte plusieurs transistors. 35 En fait, ce qui importe c'est le nombre de transistors, quel que

soit le nombre d'étages dans lesquels ils sont répartis. Pour simplifier on parlera indifféremment d'un étage de puissance ou un transistor. Selon l'invention, le nombre d'étages 1 (donc de transistors) à distribuer dans le rail d'alimentation dépend de 5 la puissance requise pour le coeur du circuit.

Comme précédemment, chaque étage de puissance est constitué de transistors MOS 2 connectés entre les conducteurs 34 et 36, et dont les électrodes de commande 5 (grille) reçoivent le signal CTRL. Du point de vue schéma électrique, chaque 10 transistor 2 est associé à un condensateur 6 connecté entre la grille 5 du transistor et la masse GND (conducteur 35). Le fonctionnement des étages de puissance d'un circuit intégré selon l'invention est identique au fonctionnement décrit précédemment en relation avec la figure 1, à savoir que le signal 15 CTRL module la tension grille-source des transistors 2 pour asservir la tension Vdd sur une référence prédéterminée (non représentée en figure 3).

Selon l'invention, les transistors 2 et condensateurs 6 sont disposés sous les conducteurs du rail d'alimentation. 20 L'invention tire ainsi profit de la surface de substrat disponible sous ce rail pour y réaliser les transistors 2.

La figure 4 illustre, par une vue partielle en perspective, un mode de réalisation des niveaux conducteurs d'un rail d'alimentation d'un circuit intégré selon la présente 25 invention. La figure 5 représente une vue de dessus du rail 33 de la figure 4. La figure 6 est une vue partielle en coupe selon la ligne VI-VI de la figure 5.

Selon l'invention, on réalise à l'aplomb de la zone 30 prévue pour le rail d'alimentation 33, au moins des transistors 2 constitutifs d'étages de puissance d'un régulateur de tension du circuit. Par exemple (figure 6), les transistors sont des transistors à canal N dont les sources et drains respectifs sont constitués de régions dopées N+ 61 dans un substrat 60 de type P. En figure 5, la zone active dans lesquelles ont été réalisées 35 les régions 61 a été désignée globalement par la référence 51

représentant la zone active des transistors du régulateur. Comme il ressort de cette figure, cette zone active reste contenue dans la largeur du rail d'alimentation 33 et plus particulièrement à l'aplomb des conducteurs 34 et 36 distribuant les 5 potentiels Vps et Vdd correspondant respectivement aux drains et sources des transistors 2.

Après formation des zones actives des transistors, l'électrode des condensateurs 6, côté masse GND, est réalisée dans un premier niveau de silicium polycristallin désigné par la 10 référence P1 en figure 4. Ces électrodes sont constituées d'une bande 52 (figure 5) à l'aplomb du conducteur 35 de masse dans la longueur du rail d'alimentation. La largeur de la bande 52 dépend du dimensionnement souhaité pour les condensateurs 6. La 15 bande 52 est préférentiellement continue sur toute la longueur du rail d'alimentation intégrant des étages de puissance 1 selon l'invention. On prévoit, sous le rail d'alimentation, une zone pour la bande 52 et une zone pour la bande 51 de zones actives dans laquelle sont formés les transistors de puissance 2.

Une fois l'électrode 52 des condensateurs réalisée, on 20 forme, dans un deuxième niveau P2 de silicium polycristallin, les grilles 5 des transistors de puissance 2. Ces grilles sont constituées de bandes conductrices 53 (figure 5) perpendiculaires aux conducteurs 34 à 37 du rail et sont réalisées sur une longueur s'étendant depuis l'aplomb de la zone active 51 jusqu'à 25 l'aplomb de la bande 52 pour définir la deuxième électrode des condensateurs 6. De préférence, le conducteur 37 véhiculant le signal de commande est disposé entre les conducteurs 34 et 35, le conducteur 35 étant réalisé à l'aplomb de la bande 52 et les conducteurs 34 et 36 étant réalisés à l'aplomb de la zone 51.

On notera donc que les tronçons 53 de grille sont 30 d'une longueur correspondant approximativement à la largeur du rail d'alimentation du circuit intégré alors que les autres niveaux conducteurs s'étendant dans l'autre direction (périphérie du circuit intégré) sont préférentiellement continus sur

toute la périphérie du circuit, bien que cela n'apparaisse pas aux figures 4 et 5.

Bien entendu, les différents niveaux conducteurs, qu'il s'agisse des niveaux de silicium polycristallin ou du niveau métallique qui seront décrits ultérieurement sont séparés par des couches isolantes adaptées. En particulier, l'épaisseur de la couche isolante séparant les deux niveaux de silicium polycristallin P1 et P2 constitue le diélectrique des condensateurs 6.

Après dépôt d'un niveau isolant 64 (figure 6) sur le niveau P2 de silicium polycristallin, on dépose un premier niveau de métallisation M1 (figure 4) dans lequel sont formés les conducteurs 34 à 37 périphériques du rail d'alimentation.

Comme cela ressort plus particulièrement des figures 4 et 5, les différentes connexions entre les niveaux P1, P2 et M1 sont effectuées au moyen de via de raccordement traversant les couches isolantes correspondantes. La largeur des bandes 53 correspond au paramètre L des transistors. Des vias 41 reliant les niveaux P1 et M1 sont prévus, au droit du rail de masse 35, entre les bandes 53 pour connecter l'électrode de masse des condensateurs 6.

Des vias 42 relient le niveau M1 à la zone active 51 au droit du conducteur 34 d'aménée du potentiel Vps, au niveau des drains d (figure 6) des transistors de puissance 2. Par conséquent, les vias 42 ne sont pas réalisés entre chaque bande 53 de grille mais une bande sur deux. En alternance avec les intervalles dans lesquels sont réalisés les vias 42, on réalise des vias 43 de raccordement de la zone active 51 au niveau des sources s des transistors jusqu'au niveau de métallisation M1, au droit du conducteur 36 de distribution de la tension régulée Vdd. Ainsi, comme cela ressort de la figure 6, les régions 61 dopées N+ communes à deux transistors voisins constituent soit le drain soit la source des deux transistors, en alternance.

Bien que cela n'ait pas été représenté aux figures, les reprises de contact du signal de commande CTRL vers le coeur

du circuit intégré pour être connecté à l'étage de commande du régulateur s'effectuent dans d'autres niveaux de métallisation supérieurs, généralement prévus pour le circuit intégré. Comme l'illustrent les figures 4 et 5, des vias 44 relient chaque 5 tronçon 53 de grille au niveau de métallisation M1 au droit du conducteur 37 véhiculant le signal de commande CTRL.

De même, des pistes réalisées dans des niveaux de métallisation supérieurs distribuent le signal de masse GND au cœur du circuit et permettent de raccorder le conducteur 34 de 10 distribution de la tension d'alimentation externe depuis un plot d'entrée-sortie du circuit intégré.

Un avantage de la présente invention est qu'elle minimise la surface occupée par un circuit intégré total en permettant l'intégration des transistors de puissance sous le rail 15 d'alimentation.

Un autre avantage de l'invention est qu'elle ne nécessite aucune étape supplémentaire par rapport au procédé de fabrication habituel du circuit intégré. En effet, la formation de transistors dans la zone active reprend des étapes classiques 20 mises en oeuvre dans le cœur du circuit, de même que les étapes de dépôt et de gravure des différents niveaux de silicium polycristallin et de métallisation.

Le prix à payer pour la mise en oeuvre de l'invention est de disposer de deux niveaux de silicium polycristallin afin 25 de réaliser l'électrode des condensateurs 6 côté masse, avant les grilles 5 des transistors 2.

En variante, les condensateurs 6 peuvent être réalisés directement dans des bandes de zones actives en utilisant des technologies de fabrication de condensateur semi-conducteur de 30 type N. Dans ce cas, on économise un niveau de silicium polycristallin.

Bien entendu, la présente invention est susceptible de diverses variantes et modifications qui apparaîtront à l'homme de l'art. En particulier, les dimensions à donner aux différents 35 conducteurs, zones actives et bandes de silicium polycristallin

sont à la portée de l'homme du métier à partir des indications fonctionnelles données ci-dessus et de l'application. De préférence, on cherchera à répartir les transistors de puissance dans le maximum de longueur du rail d'alimentation en fonction de la 5 puissance souhaitée, plutôt que d'élargir ce dernier, afin de minimiser l'encombrement global du circuit.

De plus, et notamment selon la puissance souhaitée, un circuit selon l'invention pourra comporter à la fois des étages de puissance intégrés sous le rail d'alimentation et des étages de puissance intégrés soit dans la couronne hors du rail comme cela est décrit dans la demande américaine citée précédemment, soit directement dans le coeur du circuit intégré.

En outre, l'invention est compatible avec la distribution de plusieurs niveaux de tension Vdd différents dans le circuit intégré. En effet, il suffit pour cela de prévoir des longueurs discontinues de conducteurs 36 et 37 véhiculant respectivement les signaux de commande et la tension régulée. Plusieurs tensions régulées peuvent être ainsi distribuées à différents endroits du circuit intégré. On notera que le fait 20 que le conducteur 36 soit le conducteur placé le plus près du coeur du circuit intégré constitue un mode de réalisation préféré car cela facilite la distribution de la tension régulée au coeur du circuit.

REVENDICATIONS

1. Circuit intégré à régulateur continu-continu de tension comprenant au moins un étage de puissance (1) pourvu d'au moins deux transistors (2) et d'au moins un condensateur (6) reliant une électrode de commande (5) du transistor à un potentiel de référence (GND), un même étage de commande (10) du régulateur fournissant un signal (CTRL) de commande desdits transistors, caractérisé en ce que l'étage de puissance est réalisé sous un rail (33) de distribution de signaux d'alimentation du circuit intégré, ledit rail distribuant au moins deux potentiels extrêmes (Vps, GND) d'alimentation provenant de l'extérieur du circuit intégré et au moins un potentiel (Vdd) réglé par ledit régulateur de tension.

5 2. Circuit selon la revendication 1, dans lequel ledit rail (33) distribue en outre ledit signal (CTRL) de commande.

10 3. Circuit selon la revendication 1 ou 2, dans lequel lesdits transistors (2) sont formés dans une zone active (51) sous-jacente à deux conducteurs (34, 36) voisins de distribution d'un desdits potentiels extrêmes (Vps, GND) et dudit potentiel réglé (Vdd).

15 4. Circuit selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel ledit condensateur (6) est réalisé à l'aplomb d'un conducteur (35) distribuant un potentiel de référence correspondant à l'un desdits potentiels extrêmes (Vps, GND).

20 5. Circuit selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel les électrodes de commande (5) des transistors (2) sont constituées de bandes parallèles conductrices (53) disposées perpendiculairement aux conducteurs (34, 35, 36, 37) dudit rail (33).

25 6. Circuit selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel lesdits potentiels (Vps, Vdd, GND) sont distribués dans un premier niveau de métallisation (M1) du circuit intégré.

30 7. Circuit selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel ledit étage de commande (10) est réalisé dans

un coeur du circuit intégré, autour duquel est disposé ledit rail (33) dans une couronne d'entrées-sorties du circuit.

8. Procédé de réalisation d'au moins un étage de puissance (1) d'un régulateur de tension constitué d'au moins deux transistors MOS (2) et d'au moins un condensateur (6) reliant une électrode (5) de commande desdits transistors à un potentiel de référence (GND), caractérisé en ce qu'il consiste à former lesdits transistors sous un rail (33) de distribution de signaux d'alimentation (Vps, Vdd, GND) du circuit intégré, dans une couronne d'entrées-sorties de celui-ci, ledit rail distribuant au moins ledit potentiel de référence (GND), un potentiel régulé (Vdd) fourni par lesdits étages de puissance et un potentiel (Vps) d'alimentation de ce dernier.

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel ledit condensateur (6) est formé sous ledit rail (33).

1/2

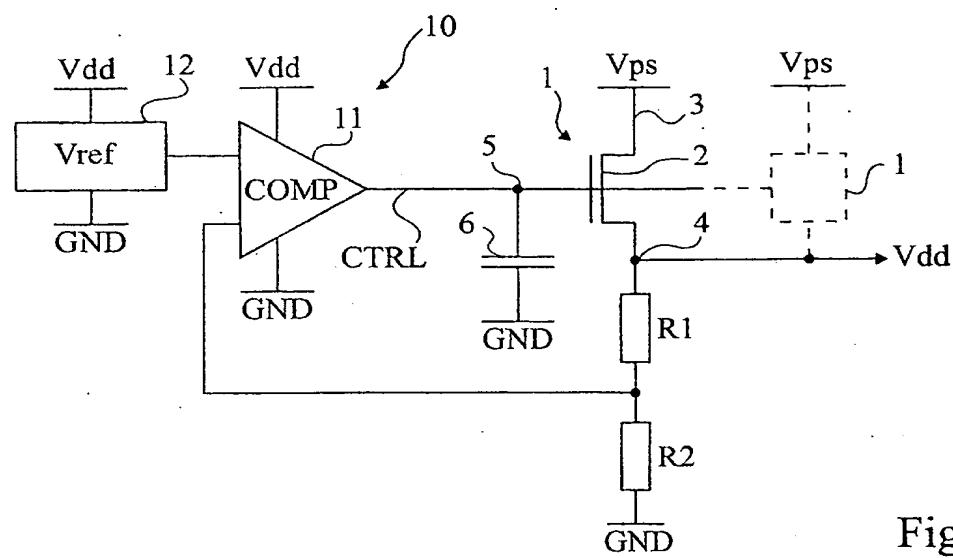


Fig 1

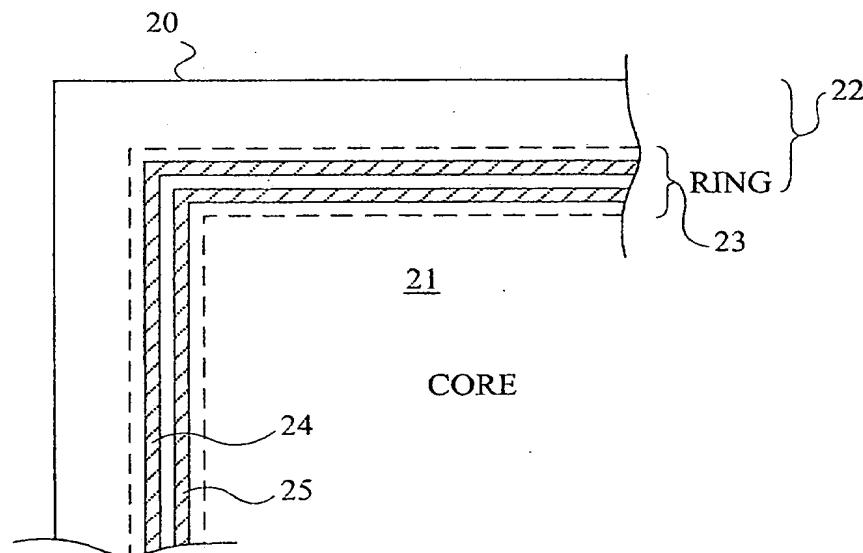


Fig 2

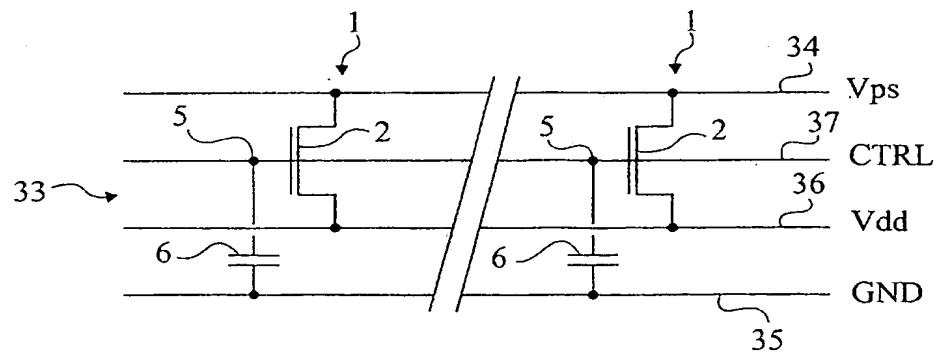


Fig 3

2/2

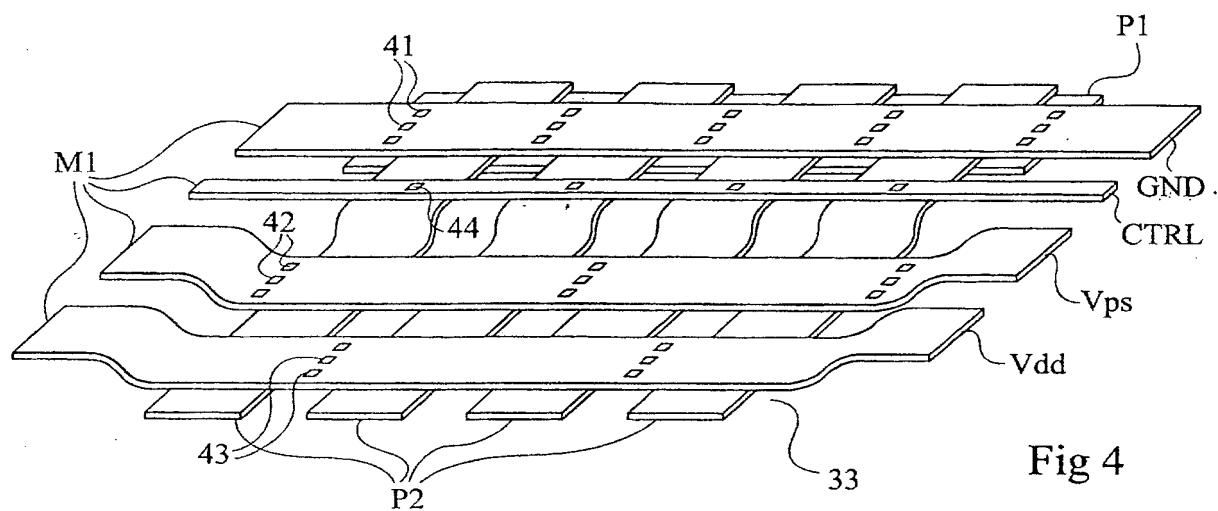


Fig 4

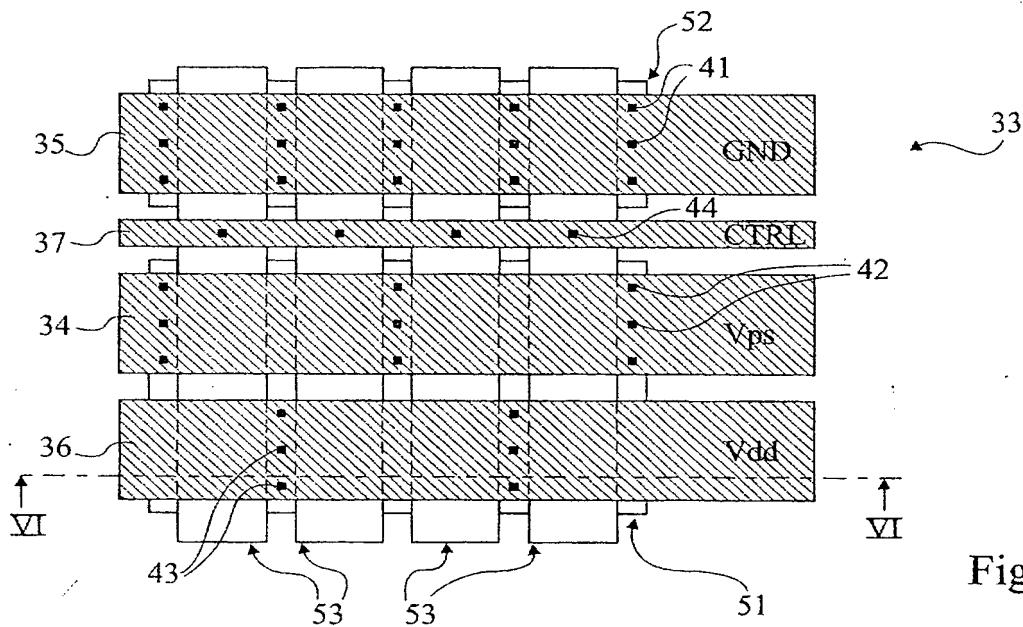


Fig 5

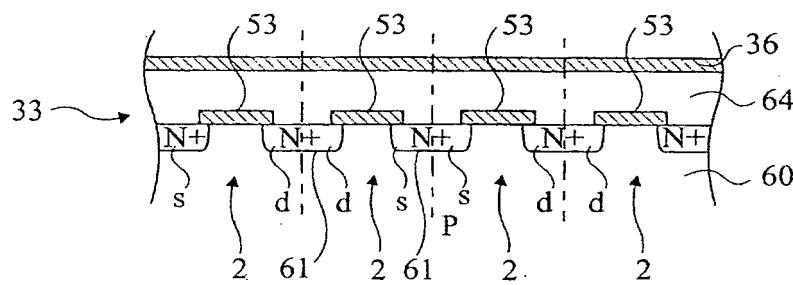


Fig 6

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

reçue le 31/03/03

BREVET D'INVENTION,

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) PAGE N°1/1

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B5797	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0301624	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
CIRCUIT À RÉGULATEUR DE TENSION INTÉGRÉ ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
STMicroelectronics SA			
DESIGNE (NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite "Page N°1/1" S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Prénoms & Nom		Fabrice Blisson	
ADRESSE	Rue	Les Lierres A, 19, Chemin Coton Rouge	
	Code postal et ville	13100	AIX EN PROVENCE, FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom		Gilles Debeurme	
ADRESSE	Rue	20 Lotissement l'Alluminaire	
	Code postal et ville	13530	TRETS, FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom			
ADRESSE	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE (S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			
Michel de Beaumont Mandataire n° 92-1016			
Le 10 février 2003			

